

产品规格书

SPECIFICATION

产品名称 Name. NO: 1010幻彩四脚

产品型号 Model. NO: KTR-1010RGB-12IJA-4

文件编号 Document.NO:

版 次 REV. NO: K4.0

描述 Description:

- 2.0×1.7×0.85mm贴片发光二极管2.0×1.7×0.85mm Chip SMD
- 胶体颜色Colloid Color: 无色透明Water Transparent
- 发光颜色Emission Color: 幻彩
- 半功率角度Viewing Angle :120°

深圳市科特翎科技有限公司 SHENZHEN KETERINE TECHNOLOGY CO., LTD.			
编制 Prepared by	审核 Checked by	核准 Approved by	市场部 Market Dept.

客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION			
确认 Confirmed by	审核 Checked by	核准 Approved by	确认 Confirmed by

1. Description (描述)

1010幻彩 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个 0807LED 灯珠相同，每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路，电源稳压电路，内置恒流电路，高精度 RC 振荡器，输出驱动采用专利 PWM 技术，有效保证了像素点内光的颜色高一致性。

数据协议采用单极性归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN 端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的 24bit 数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少 24bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

LED 具有低电压驱动，环保节能，亮度高，散射角度大，一致性好，超低功率，超长寿命等优点。将控制电路集成于 LED 上面，电路变得更加简单，体积小，安装更加简便。

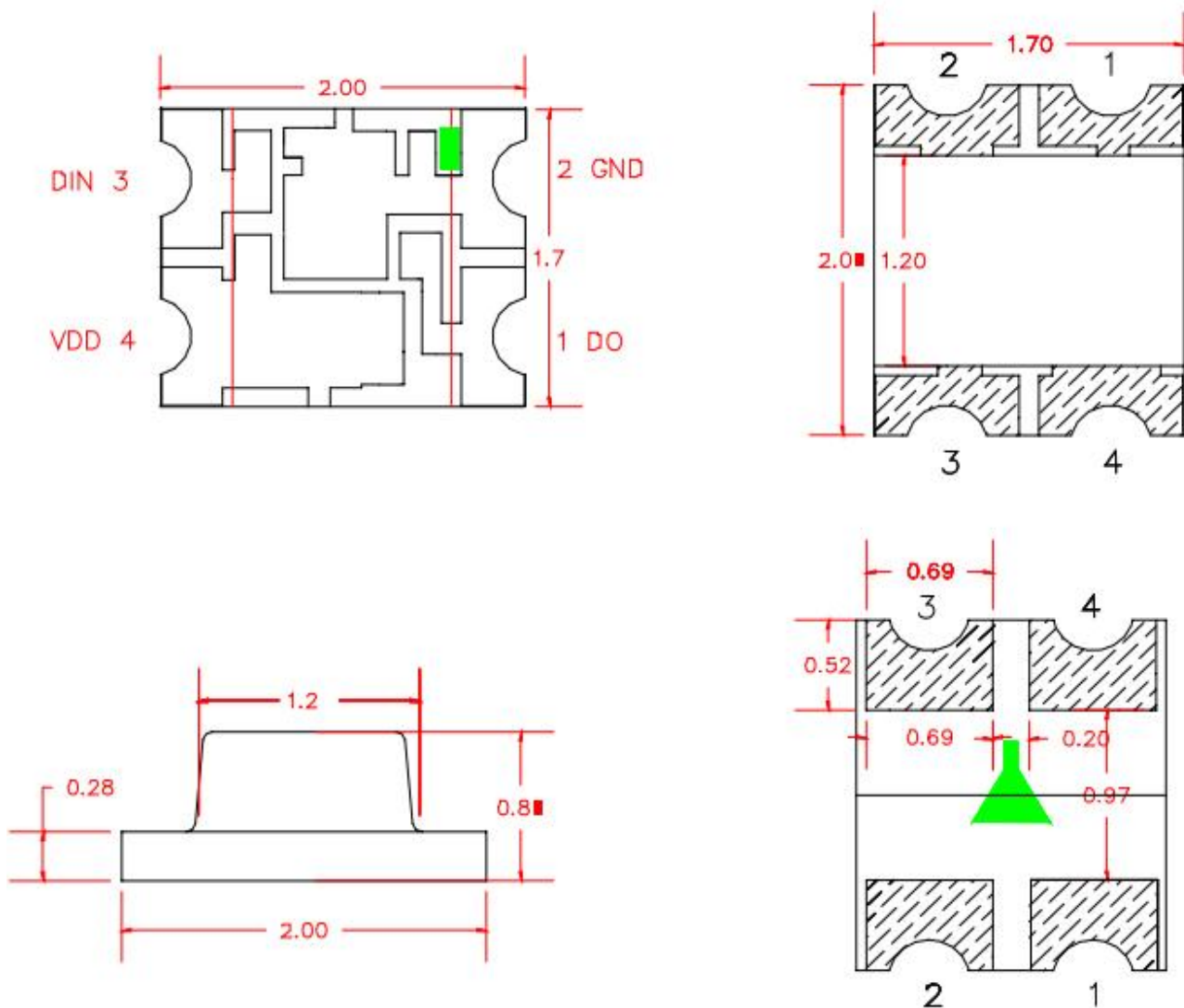
2. Applications (领域)

- LED 全彩发光字灯串, LED 全彩模组, LED 幻彩软硬灯条, LED 护栏管, LED 外观/情景照明。
- LED 点光源, LED 像素屏, LED 异形屏, 各种电子产品, 电器设备跑马灯。

3. Features (特征)

- LED 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC;
- 控制电路与芯片集成在 LED 元器件中，构成一个完整的外控像素点，色温效果均匀且一致性高。
- 内置数据整形电路 任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路 上电不亮灯；
- 灰度调节电路（256 级灰度可调），
- 红光驱动特殊处理，配色更均衡，
- 单线数据传输，可无限级联。
- 整形转发强化技术，两点间传输距离超过 10M。
- 数据传输频率可达 800Kbps，当刷新速率 30 帧/秒时，级联数不小于 1024 点。

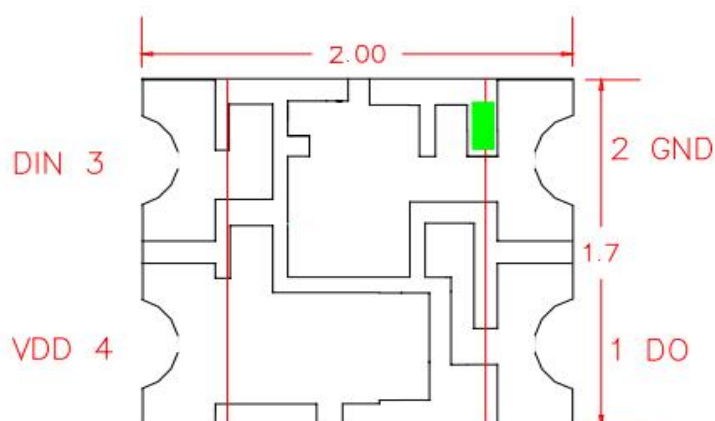
4. Package Dimensions (封装尺寸)



注;

1. 所有标注尺寸的单位均为毫米
2. 除了特别注明, 所有标注尺寸的公差均为 $\pm 0.2\text{mm}$

5. Pin figure (引脚图)



6. Pin function (引脚功能)

序号	符号	管脚名	功能描述
1	DOUT	数据输出	控制数据信号输出
2	VDD	电源	供电管脚
3	DIN	数据输入	控制数据信号输入
4	GND	地	信号接地和电源接地

7. Electro-optical characteristics at Ta=25℃ (电光特性)

(项目)	Symbol (符号)	Mix (最小)	Typ (平均)	Max (最大)	Unit (单位)	Conditions (测试条件)
Dominant wavelength (主波长)	λ d	G	520	525	nm	IF=12mA
		R	620	625		
		B	460	470		
Luminous intensity (发光强度)	IV	G	800	1200	mcd	IF=12mA
		R	200	400		
		B	150	300		

8. Absolute maximum ratings at Ta=25°C (绝对最大额定值)

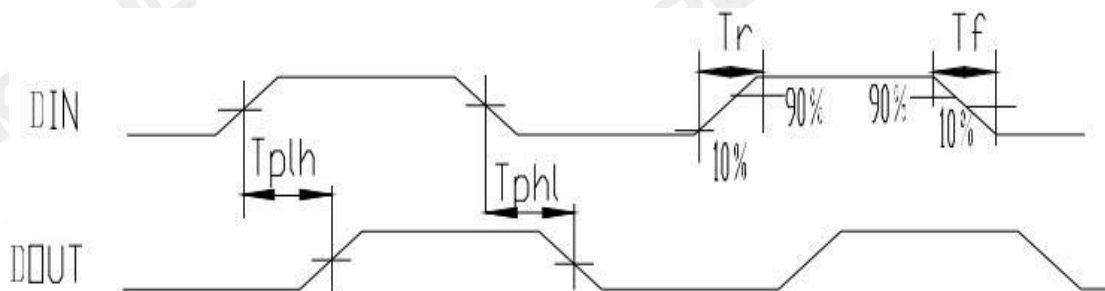
参数	符号	范围	单位
电源电压	VDD	+3.5~5.3	V
逻辑输入电压	V _I	0.5~5.5V	V
工作温度	T _{opt}	-40~85°C	°C
储存温度	T _{stg}	-40~120°C	°C
ESD耐压	VESD	4K	V

9. Electric Spec (电气参数)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
R/G/B输出端口耐压	V _{ds}	8.5	9	9.5	V	—
R/G/B输出驱动电流	I _O	9.6	12	14.4	mA	—
高电平输入电压	V _{IH}	0.7VDD	0.9VDD	VDD	V	—
低电平输入电压	V _{IL}	0	0.1VDD	0.3VDD	V	—
DO拉电流能力	I _{DOH}	—	15	—	mA	—
DO拉电流能力	I _{DOL}	—	30	—	mA	—
PWM频率	FPWM	3	4	5	KHZ	—
静态功耗	I _{DD}	0.6	0.8	1	mA	—

10. dynamic parameter (动态参数)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
数据速率	FIN	—	800	—	KHZ	—
传输延迟时间	T _{pzl}	—	—	200	ns	DIN-DO
输入电容	C _i	—	—	15	pF	V _{ds} =1.5V I _o =12mA



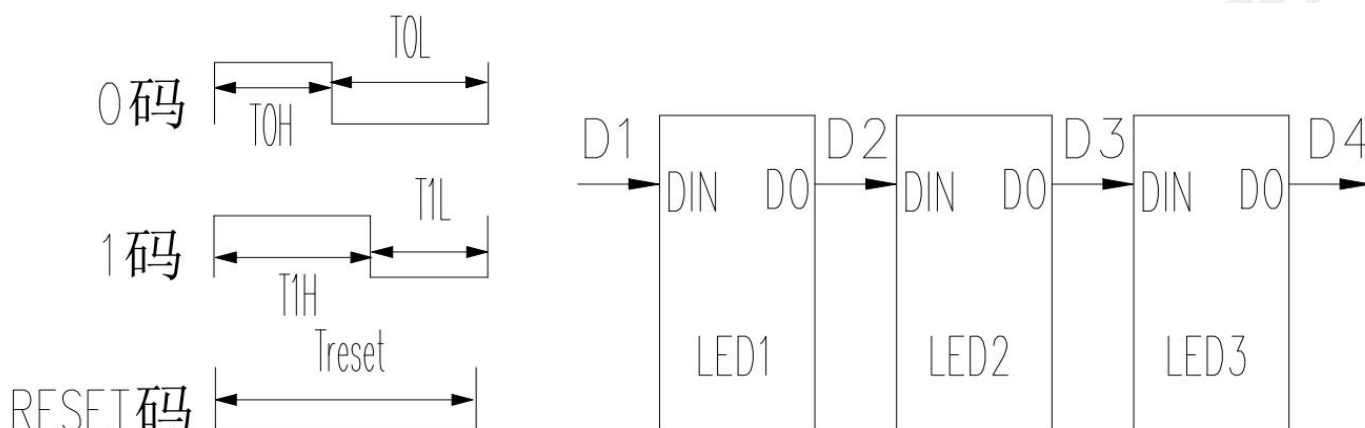
11. The data transmission time (数据传输时间)

符号 Symbol	描述 Describe	最小 Min	典型 Typical	最大 Max	单位 Unit
TOH	0码, 高电平时间	245	295	345	ns
TOL	0码, 低电平时间	545	595	645	ns
T1H	1码, 高电平时间	545	595	645	ns
T1L	1码, 低电平时间	245	295	345	ns
Trst	Reset码, 低电平时间	80	—	—	us

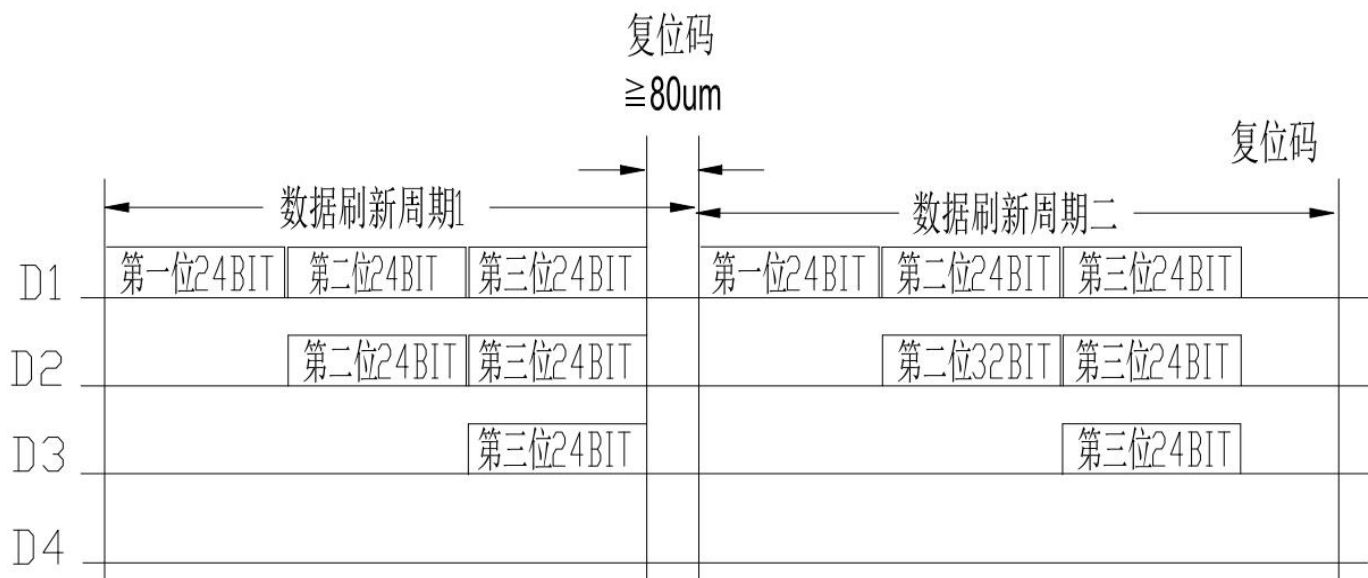
12. Temporal waveform figure (时序波形图)

输入码型:

连接方式

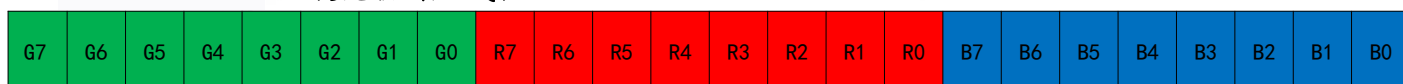


13. Mode of data transmission (数据传输方式)



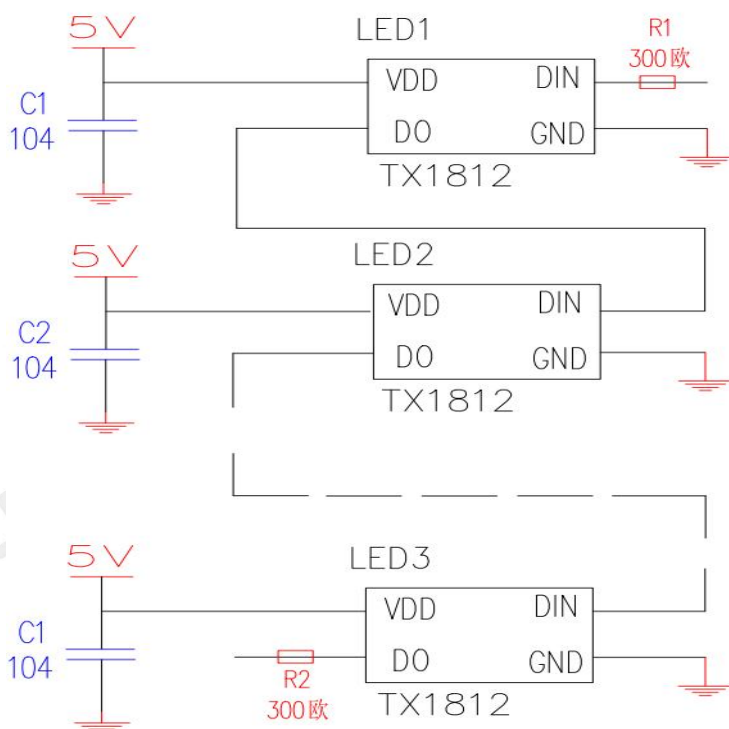
注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

14. Data format (数据格式)



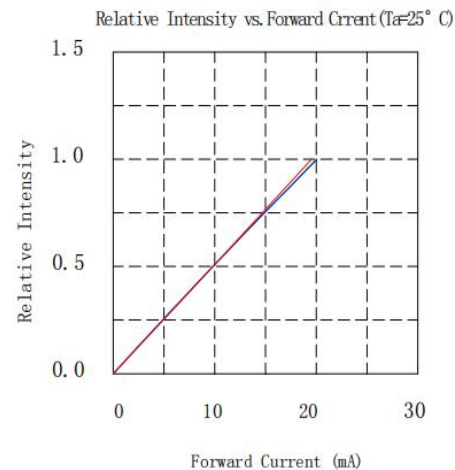
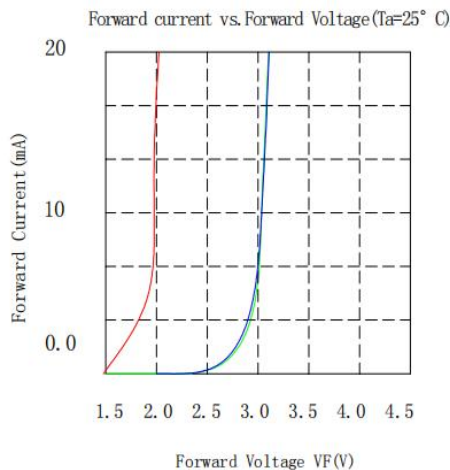
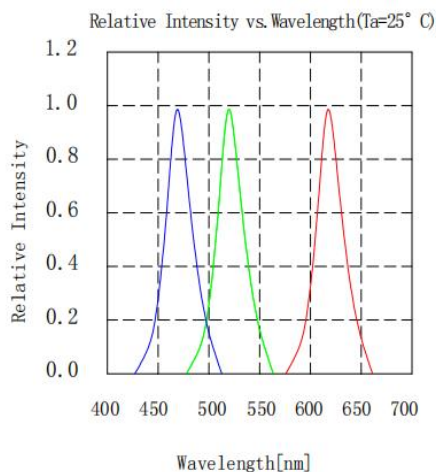
注：高位先发，按照 GRB 的顺序发送数据（G7→G6……B0）

15. Typical application circuit (典型应用电路)



16. Typical optical characteristics curves (典型光学特性曲线)

Spectral Distribution



Detrating

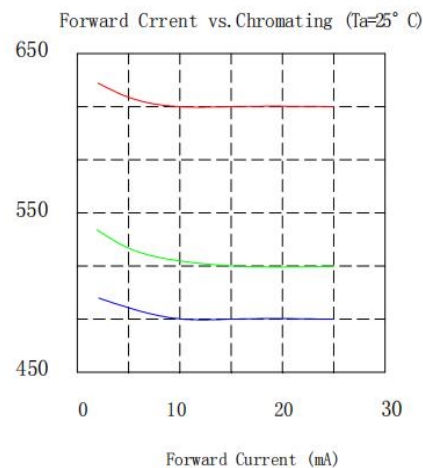
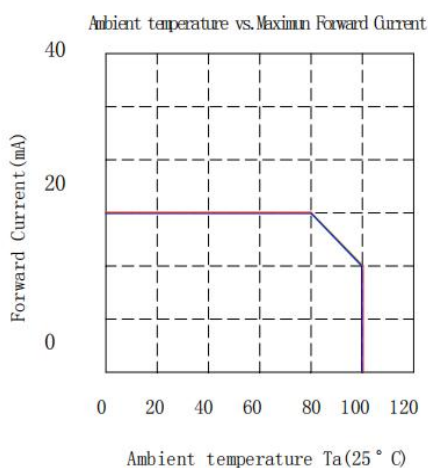
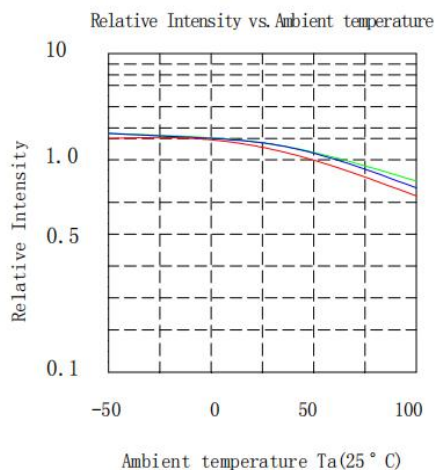
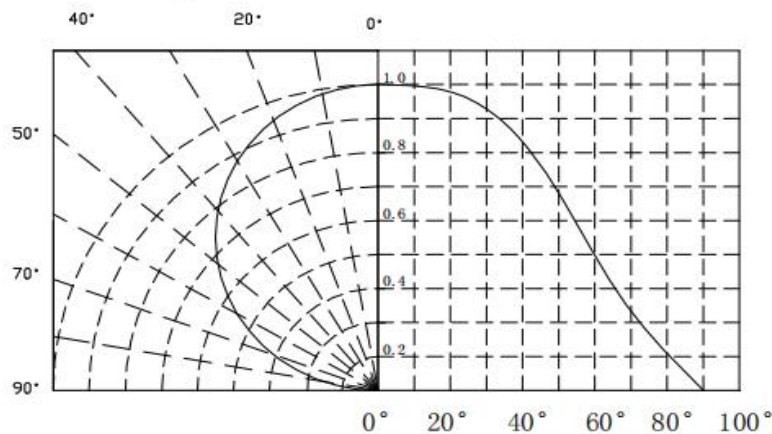
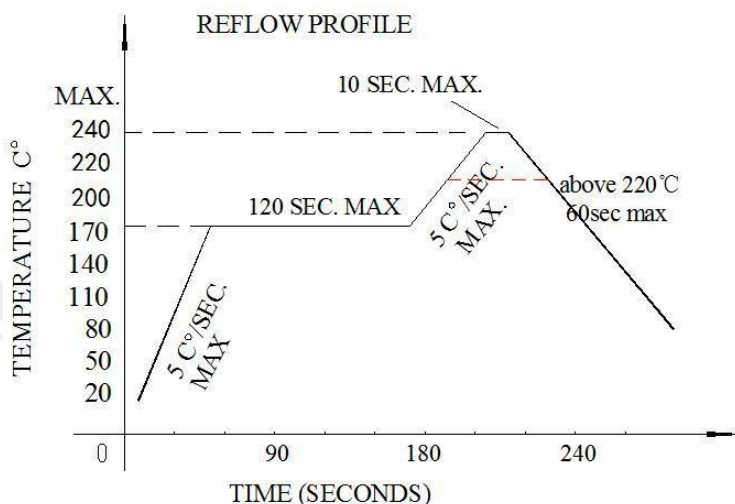


Diagram characteristics of radiation



17. Reflow profile (焊接说明)

■ SMD Reflow Soldering Instructions (回流焊简介)



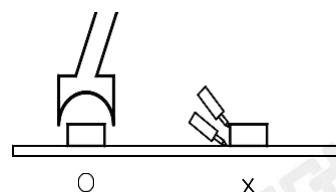
1. Reflow soldering should not be done more than two times
回流焊次数不应超过 2 次
2. When soldering, do not put stress on the LEDs during heating
焊接时，在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠

■ Soldering iron (烙铁)

1. When hand soldering, keep the temperature of the iron under 300°C, and at that temperature keep the time under 3 sec.
手工焊接时，烙铁温度控制在 300°C 以下，且时间不可超过 3 秒
2. The hand soldering should be done only a time
手工焊接只可焊接一次

■ Rework (返工)

1. Customer must finish rework within 5 sec under 240°C
温度保持在 240°C 以下，5 秒内完成返工作业
2. The head of iron can not touch the LEDs
烙铁不能碰触到 LED 灯珠
3. Twin-head type is preferred.
双头形烙铁为最佳



■ CAUTIONS (注意事项)

The encapsulated material of the LEDs is silicone. Therefore the LEDs have a soft surface on the top of package. The pressure to the top surface will be influence to the reliability of the LEDs. Precautions should be taken to avoid the strong pressure on the encapsulated part. So when using the picking up nozzle, the pressure on the silicone resin should be proper.

封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠性。应采取预防措施，以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此，在选用吸嘴时，应适用于有机硅树脂的压力。

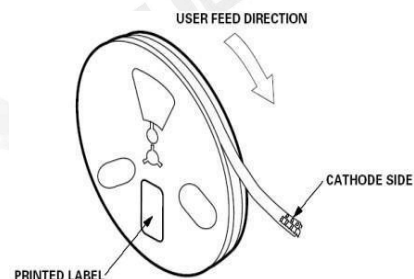
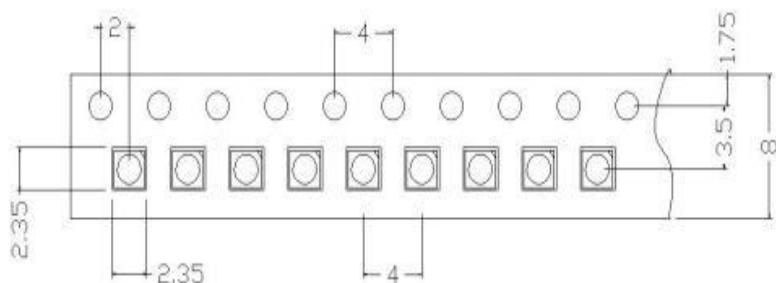
18. Reliability (可靠性)

TEST ITEMS AND RESULTS (测试项目和结果)

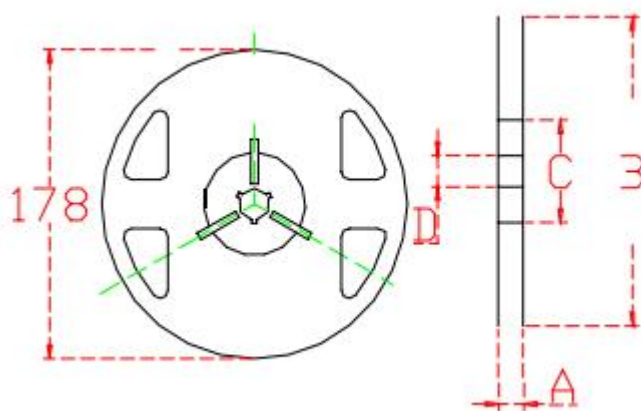
Test Item (测试项目)	Ref.Standard (参考标准)	Test Conditions (测试条件)	Note (备注)	Conclusion (结论)
Reflow Soldering (回流焊)	JESD22-B106	Tsld=260℃,10sec	3 times	0/22
Temperature Cycle (温度循环)	JESD22-A104	-20℃ 30min ↑↓15min 120℃ 30min	200 cycle	0/100
Thermal Shock (冷热冲击)	JESD22-A106	-40℃ 15min ↑↓15sec 125℃ 15min	200 cycle	0/100
High Temperature Storage (高温存储)	JESD22-A103	T _a =100℃	1000 hrs	0/100
Low Temperature Storage (低温存储)	JESD22-A119	T _a =-40℃	1000 hrs	0/100
Power temperature Cycling (点亮高低温循环)	JESD22-A105	On5min-40℃>15min ↑↓ ↑↓<15min Off5min100℃>15min	200 cycle	0/100
Life Test (老化测试)	JESD22-A108	T _a =25℃ I _F =12mA	1000 hrs	0/100
High Humidity Heat Life Test (高温高湿)	JESD22-A101	60℃ RH=90% I _F =12mA	1000 hrs	0/100

19. Packaging Specifications (包装规格)

(1) Feeding Direction (进料方向)



(2) Dimensions of Reel (Unit: mm) (卷轴尺寸 (单位: 毫米))



每卷数量4000 个/卷PACKAGE: 4000 Pcs/Reel

A	$8.0 \pm 0.1\text{mm}$
B	$178 \pm 1\text{mm}$
C	$60 \pm 1\text{mm}$
D	$13.0 \pm 0.5\text{mm}$